

3. 専門分類 (コンサルタントを行なう上で特に専門とされる分類に○を付けて下さい。※複数回答可)

| 大分類 | 半導体プロセス | | サブストレート | | プリント配線板 (リジット・フレキ) | | | | |
|-----|--|----|---------|------|--------------------|--|--|--|--|
| | 設計 | 製造 | 実装 | 品質管理 | | | | | |
| | 経営 | 営業 | 調達 | 工場設営 | | | | | |
| 小分類 | 設計：部品データ設計 (基板構造含む)、配線設計、CAM 出力、シミュレーション 等 製造：資機材 (材料、薬剤、装置)、TH 加工 (穴あけ、めっき)、表面処理 (OSP、金めっき)、製造技術 (積層プレス、パターン形成、ソルダレジスト等)、生産技術 等 実装：電子部品、搭載・接合技術 等 品質管理：検査技術、信頼性評価技術、各種解析技術、問題解決手法、品質管理手法、クレーム対策技術 等 半導体プロセス：前工程、後工程 等 経営：経営管理、生産管理、情報システム 等 営業：マーケティング、技術営業 等 調達：設備調達、材料・部品調達 等 工場設営：基板製造装置設計、設備仕様設計 等 その他 () | | | | | | | | |

- ※ ご記入漏れがないようお願い致します。
- ※ 氏名は、正確且つ丁寧にご記入下さい。
- ※ この申請書の貼付写真・ご記入頂いた個人情報につきましては、検定施行における本人確認、受検者・合格証書・資格証の発行および検定試験に関する連絡、各種情報提供の目的のみ使用いたします。

【送付先】

〒167-0042

東京都杉並区西荻北3-12-2 回路会館2F

一般社団法人日本電子回路工業会 「JPCA検定制度 PWBコンサルタント」受検係

電話：03-5310-2020

メール：kentei@jpca.org